PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-010665

(43)Date of publication of application: 14.01.1992

(51)Int.CI.

H01L 33/00 H01L 21/205

(21)Application number : 02-114191

(71)Applicant : TOYODA GOSEI CO LTD

RES DEV CORP OF JAPAN

(22)Date of filing:

27.04.1990

(72)Inventor:

MANABE KATSUHIDE

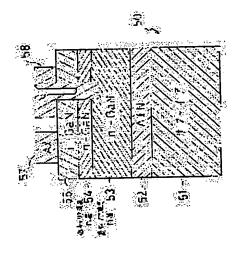
MABUCHI AKIRA SASA MICHINARI YAMAZAKI SHIRO

(54) LIGHT-EMITTING ELEMENT OF GALLIUM NITRIDE-BASED COMPOUND **SEMICONDUCTOR**

(57)Abstract:

PURPOSE: To change an emitted light color to a blue color, a white color and a red color by a method wherein zinc(Zn) and silicon(Si) are used as elements to be doped for an i-layer.

CONSTITUTION: A gallium nitride-based compound semiconductor light-emitting element is provided with the following: an n-layer composed of an n-type gallium nitride-based compound semiconductor (Al1Ga1-xN; including X=0); and an i-layer composed of an i-type gallium nitride-based compound semiconductor (AlxGa1xN; including X=0). At the light-emitting element, zinc (Zn) and silicon(Si) are used as elements to be doped for the i-layer. When the i-layer 55 is doped with only zinc, the emitted light color of a light-emitting diode is a blue color. When the layer is doped with zinc and silicon and the doping amount of silicon is comparatively small at a ratio of 1/200 to 1/1000 to a zinc density, the emitted light color of the light-emitting diode is a red color. When the ratio is comparatively large at 1/100 to 1/200, the color is a white color.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

® 公開特許公報(A) 平4-10665

®Int. Cl. ⁵

啟別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月14日

H 01 L 33/00

C 8934-4M 7739-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 10 頁)

の発明の名称 窒化ガリウム系化合物半導体発光素子

釣特 頭 平2-114191

20出 顧 平2(1990)4月27日

個発明 者 真 部 勝 英 愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内

個発明 者 馬 淵 彰 愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内

②発明者 佐々 道成 愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑1番地豊田合成株式会社内

個発明者 山崎 史郎 愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑1番地豊田合成株式会社内

切出 顋 人 豊田合成株式会社 愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑1番地

①出 顧 人 新技 術 事 業 団 東京都千代田区永田町2丁目5番2号

10代理人 弁理士 藤谷 領

明 和 會

1. 発明の名称

室 化 が リ ウ ム 系 化 合 物 半 導 体 発 光 素 子

2. 特許請求の範囲

n型の変化ガリウム系化合物半導体(A&xGa_{1-x} N:X=0 を含む)からなる n 層と、i型の変化ガリウム系化合物半導体 (A&xGa_{1-x}N:X=0を含む)からなる i 層とを有する変化ガリウム系化合物半導体発光楽子において、

前記 i 層のドーピング元素は、亜鉛 (Zn)とシリコン (Si)であることを特徴とする発光素子。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は室化ガリウム系化合物半導体発光素子に関する。

【從来技術】

従来、青色の発光ダイオードとしてGall 系の化合物半導体を用いたものが知られている。そのGall 系の化合物半導体は直接選移であることから発光効率が高いこと、光の3原色の1つである青色

を発光色とすること等から往目されている。

このような GaN 系の化合物半導体を用いた発光 ダイオードは、サファイア基板上に直接又は窒化 アルミニウムから成るパッファ層を介在させて、 n型 GaN 系の化合物半導体から成る n 層を成長させ、その n 層の上に j 型 GaN 系の化合物半導体から成る n 層を成長させ、その n 層を成長させた構造をとっている (特別 昭 62-1181977 号公報)

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上記機造の発光ダイオードにおける 「 層のドーピング元業には、重鉛が用いられている。 このため、発光色が青色に固定されてしまい他の 例えば白色を発光させることは出来なかった。 そこで、本発明の目的は、Gall 系の化合物卓導体 の発光ダイオードの発光色を変えることである。 【課題を解決するための手段】

本発明は、n型の変化ガリウム系化合物半導体
(A4xGa:-xN:X=0 を含む) からなる n 層と、i
型の変化ガリウム系化合物半導体 (A4xGa:-xN;

I=0 を合む)からなる(層とを有する変化がりり ム系化合物半導体発光素子において、

的記:図のドーピング元楽は、亜鉛(Zn)とシリコン(Si)であることを特徴とする。

【発明の作用及び効果】

本発明は、i 層のドーピング元業に亜鉛 (In)と シリコン (Si)とを用いたために、発光色が可変で きた。

即ち、亜鉛に対してシリコンのドーピング割合 を変化させることで、青色、白色、赤色と変化さ せることができた。

【寒饱例】

以下、本発明を具体的な実施例に基づいて説明する。

まず、本実施例に係る発光ダイオードの製造装置について説明する。

第2図は本発明の窒化がりウム発光ダイオード を製造する気相成長装置の断面図である。

石英智 1 0 はその左端で 0 リング 1 5 でシール されてフランジ 1 4 に当接し、最衝材 3 8 と固定

- 3 -

置するやや上流側のA位置では第5回に示すように上下方向(2軸)方向に称くY軸方向に長い偏平楕円形状となっている。A位置における第5回に示すIV~IV矢視方向断面図における閉口部のY軸方向の長さは7cmであり、2軸方向の長さは1.2cmである。

サセプタ 2 0 には操作棒 2 6 が接続されており、フランジ 2 7 を取り外してその操作棒 2 6 により、サファイア基板 5 1 を観響したサセプタ 2 0 を試

具3 8 を用い、ポルト4 6 . 4 7 とナット4 8 . 4 8 等により数箇所にてフランジ 1 4 に固定されている。又、石英管 1 0 の右端は O リング 4 0 で シールされてフランジ 2 7 に螺子箱固定具 4 1 . 4 2 により固定されている。

石英管 1 0 で囲われた内室 1 1 には、反応がス を導く ライナー管 1 2 が配設されている。その ラ イナー管 1 2 の一端 1 3 はフランジ 1 4 に固設さ れた保持プレート 1 7 で保持され、その他端 1 6 の底部 1 8 は保持脚 1 8 で石英管 1 0 に保持され ている。

ライナー管12の平面形状は第7図に示すように、下筏程拡がっており、石英管10の長軸では、第3図~第6図に示すように、X軸方向での位置によるがで異なる。即ち、反応がスはX軸方向に流れるがでよがス硫の上流の上流のでは第2図に示すように円形で、あり、下流側(X軸正方向)に進むに従って、短輪方向を長軸とし、長軸方向に拡大され、短輪方向に縮小された楕円形状となり、サセプタ20を観

- 4 -

料載置金 2 1 へ設置したり、結晶成長の義わった時に、試料載置金 2 1 からサセプタ 2 0 を取り出せるようになっている。

又、ライナー管12の上液側には、第1がス管28と第2がス管29とが間口している。 第1がス管29の内部にあり、それらの両管28、29は同軸状に2壁接過過をいいる。 第1がス管28の第2がスで、第2がスで、第1がス管29にもを数の穴30が開けるにあり、スにいる。そして、第1がス管28により導入されたで、第2がス管28により導入されたがスにあって、第1がス管28により導入されたで、第2がス管28により導入されたがる。

その第 1 ガス管 2 8 は第 1 マニホールド 3 1 に接続され、第 2 ガス管 2 9 は第 2 マニホールド 3 2 に接続されている。そして、第 1 マニホールド 3 1 にはキャリアガスの供給系統 I とトリメチルガリウム(以下「T M G 」と記す)の供給系統 J・とトリメチルアルミニウム(以下「T M A 」と記

す)の供給系統Kとジェチル亜鉛(以下「DE 2」と記す)の供給系統しとシラン(SiB4)の供 給系統Mが接続されている。第2マニホールド 3 2にはNH。の供給系統Hとキャリアガスの供給 系統Ⅰとが接続されている。

又、石英智10の外周部には冷却水を循環させる冷却智33が形成され、その外局部には高層破 電界を印加するための高周破コイル34が配数されている。

又、 5 イナー管 1 2 は フ 5 ン ジ 1 4 を 介 し て 外 部 管 3 5 と 接続されてお り、 そ の 外 部 管 3 5 か ら は キ + リ ア ガ ス が 導入 されるように なっている。

又、試料載置室21には、個方から導入管36 がフランジ14を通過して外部から伸びており、 その導入管36内に試料の温度を創定する熱電対 43とその導線44、45が配設されており、試 料温度を外部から測定できるように構成されている。

このような装置構成により、第1ガス管 2 8 で導かれたTMGとTMAとH。とDE2とシラン

. - 7 -

ダイオード 5 0 を製造する方法について説明する。 まず、有機洗浄及び無処理により洗浄した a 面 を主面とする単結晶のサファイア基板 5 1 をサセ プタ 2 0 に致着する。次に、反応塞 1 1 の圧力を 1×10-*Torrに挟圧した後、H。を 28 / 分で、 第 1 ガス管 2 8 及び第 2 ガス管 2 9 及び外部管 3 5 を介してライナー管 1 2 に流しながら、過度11 00ででサファイア基板 5 1 を気相エッチングした。

次に温度を 400 でまで低下させて、第 1 ガス管 2 8 から H 。 を 10 8 / 分、 15 で の T M A 中 を パブリングした H 。 を 50 m 8 / 分、 第 2 ガス管 2 8 から H 。 を 10 8 / 分、 N H 。 を 10 8 / 分で 2 分間 供給した。この 成長工程で、 A 8 N の パッファ 層 5 2 が約 500 人の厚さに形成された。

次に、 2分経過した時にTMAの供給を停止して、サファイア基板 5 1 の程度を1150でに保持し、第 1 ガス管 2 8 から H 。を10 4 / 分、 - 15 でのTMG中をパブリングした H 。を200m 8 / 分、 H 。で1ppmに希釈したシラン(SiRs)を200 m4 / 分、第 2 ガス管 2 9 から H 。を10 4 分、 N H 。を 10 4

よの混合ガスと、第2ガス管28で導かれたNH。と日。との混合ガスがそれらの管の出口付近で混合され、その混合反応ガスはライナー管12により試料整置室21へ導かれ、サファイア基板51とライナー管12の上部管壁24との間で形成された関膜を通過する。この時、サファイア基板51上の反応ガスの液れが均一となり、場所依存性の少ない良質な結晶が成長する。

n型のA & x G a 1-x N 薄膜を形成する場合には、D E 2 と シランの供給を停止して第 1 ガス管 2 8 と第 2 ガス管 2 9 とから混合ガスを流出させれば良く、1型のA & x G a 1-x N 薄膜を形成する場合には、D E 2 と シランとを供給して第 1 ガス管 2 8 と第 2 ガス管 2 9 とからそれぞれの混合がスを流出させれば良い。1型のA & x G a 1-x N 薄膜を形成する 4 は 5 1 に吹き付けられ触分解し、ドーパント元素は成長する A & x G a 1-x N にドーピングされて、1型のA & x G a 1-x N が得られる。

次に本装置を用いて、第1回に示す構成の発光

- 8 -

/分で15分間供給して、膜厚約 2.5mm、キャリア 機度 2×10¹⁸/ cmlの6all から成る高キャリア機度 n 圏 5 3 を形成した。

続いて、サファイア基板 5 1 の温度を1150℃に保持し、同様に、第 1 ガス管 2 8、第 2 ガス管 2 8 から、Haを20 8 / 分、 -15 ℃の TMG 中をパブリングした H。 を100 8 / 分の割合で20分間供給し、該厚的 1.5 / m、キャリア譲度 1×10 1 1/cd の GaN から成る 医キャリア譲度 1 層 5 4 を形成した。

次に、サファイア基板 5 1 を 900でにして、同様に、第 1 ガス 管 2 8、第 2 ガス 管 2 8 から、それぞれ、日。を10 4 / 分、 -15での TMG 中をパブリングした日。を100m 4 / 分、 5 での DBZ 中をパブリングした日。500m 4 / 分、日。で1ppmに希釈したシラン(SiH4)を 100m 4 / 分、HB。を10 4 / 分の割合で 1分間供給して、展厚 750 Aの Gall から成る i 層 5 5 を形成した。この時、 i 層 5 5 における 亜鉛の密度は 1 × 10 **/ で、シリコンの密度は 1×10 **/ であった。

このようにして、第8図に示すような多層構造 が得られた。

次に、第9回に示すように、 i 眉 5 5 の上に、スパッタリングによりSiOa層 6 1 を2000人の厚さに形成した。次に、そのSiOa層 8 1 上にフォトレジスト 6 2 を整布して、フォトリングラフにより、そのフォトレジスト 6 2 を高キャリア 渡度 n 層 5 3 に対する電極形成部位のフォトレジストを除去したパターンに形成した。

次に、第10図に示すように、フォトレジスト 62によって覆われていないSiOs屋81をフッ化 水素酸系エッチング校で除去した。

次に、第11図に示すように、フォトレジスト 8 2 及び SiO s 層 8 1 によって覆われていない部位 の 1 層 5 5 とその下の任キャリア機度 n 層 5 4 と 高キャリア機度 n 層 5 3 の上面一部を、真空度 0. 04 Torr、 高周被電力 0.44 M/cd、 液速 10 cc/ 分の CC & * P* ガスでエッチングした後、 Arで V ライエッ チングした。

次に、第12回に示すように、1層55上に鉄

-11-

触 A で示す。

被長480nm(青色)のピークが現れる他、長彼長倒にスペクトルが広がっているのが理解される。即ち、波長550nm(緑色)と波長700nm(赤色)も発光しており、この結果、人間の目で視認される色は白色となる。

次に、i層55をSIMSより分析した。その結果を第15回に示す。i層55における頭鉛とシリコンの分布が理解される。

1.層 5 5 のエレクトロルミネッセンス強度を関 定したが、第 1 4 図の由線 A と同様になった。又、 発光ダイオードの発光色は、白色であった。

又、 i 層 5 5 における亜鉛密度を 5×10 **/cd ~ 3×10**/ cd とし、その亜鉛密度に対して、シリコンを 1/100 ~1/200 の割合で変化させて、同様に発光ダイオードを製造した。 i 層 5 5 のエレ

っているSiOa圏61をファ化水素酸で除去した。

次に、第13図に示すように、試料の上金面に、AABB63を蒸着により形成した。そして、そのABB63の上にフォトレジスト64を塗布して、フォトリソグラフにより、そのフォトレジスト64か高キャリア濃度 n 層 5 3 及び i 層 5 5 に対する電気部が残るように、所定形状にパターン形成した

次に、第13回に示すようにそのフォトレジスト64をマスクとして下層のA2層63の露出部を 硝酸系エッチング被でエッチングし、フォトレジスト64をアセトンで除去し、高キャリア決定の 層53の電極8、1層55の電極7を形成した。

このようにして、第1図に示すWiS(Wetal-) nau lator-Semiconductor)構造の産化ガリウム系発光 素を製造することができる。

このようにして製造された発光ダイオード10 の発光強度を餌定したところ、0.1scdであった。

又、この!暦 5 5 のエレクトロルミネッセンス 独皮を測定した。その結果を第14図において由

- 1 2 -

クトロルミネッセンス強度を測定したが、第14 図の由線 A とほぼ同様な曲線が得られた。又、そ れらの発光ダイオードの発光色は、白色であった。

又、 i 層 5 5 における重鉛密度を 2×10**/cd

シリコン密度を2 ×10'*/cd とする発光ダイオ
ードを上記の方法で同様に製造した。そして、その発光ダイオードの i 層 5 5 のエレクトロル t ネ
ッセンス強度を選定した。第1 4 図の由練 B に示す等性が得られた。即ち、由線 A に比べて、液長
480ng(青色)のBL強度は減少し、液長550ng(練
色)のBL強度は同じ位に現れ、逆に、波長700ng

(赤色) の別強度は遙かに大きくなっている。 この結果、人間の目で視認される色は赤色となる。 又、これらの発光ダイオードの発光色は、赤色であった。

又、 1 層 5 5 における亜鉛密度を 5×10¹¹ / cd ~ 3×10¹¹ / cd とし、その範囲の亜鉛密度に対するシリコン密度の割合を1/200 ~ 1/1000とする発光ダイオードを複数製造した。そして、その発光ダイオードの1層 5 5 のエレクトロルミネッセン

ス強度を測定した。その例定結果は、第14回の 曲線Bとほぼ同様な曲線となった。又、それらの 発光ダイオードの人間によって判断される色は赤 色であった。

又、比較のために、亜鉛密度を1 × 10 ° ° / cm とし、シリコンをドープしない発光ダイオードを製造した。 そして、 その発光ダイオードの i 層 5 5 のエレクトロルミネッセンス強度を研定した。 第 1 4 図の曲線 C に示す特性が得られた。 即ちは は人 な で な 長 480 ne (青色) の B L 強度 は こ か に大きく、 彼 長 700 nm (赤色) の B L 強度 は 塩か に 現れ、 逆に、 彼 長 700 nm (赤色) の B L 強度 は 塩か に 人 な って の 発光ダイオード の 人 間によって 認識される発光色は、 青色であった。

以上のことから、次のことが結論される。

(1) 1 層 5 5 に亜鉛だけドープした場合の発光ダイオードの発光色は、青色である。

図 i 暦 5 5 に重鉛とシリコンとをドープし、シリコンのドープ量が、その亜鉛密度に対する割合 が 1/200 ~ 1/1000で比較的少ない場合には、発光

- 1 5 - -

2 ····· パッファ 層 3 ···· 高 キ + リ ア 機 度 n 層 4 ···· 低 キ + リ ア 後 皮 n 層 5 ···· 1 層

7. 8…電極

特許出頭人 费 田 合 成 株 式 会 社 特許出類人 新 技 阁 事 葉 団 代 理 人 争理士 藤 谷 ダイオードの発光色は赤色となる。

(3) (層 5 5 に亜鉛とシリコンとをドープし、シリコンのドープ量が、その亜鉛密度に対する割合が 1/100 ~ 1/200 で比較的多い場合には、発光ダイオードの発光色は白色となる。

尚、上記実施例では、シリコンの原料にシラン を用いたがテトラエチルシラン ((Calla) a Si: TRSi) を用いても良い。

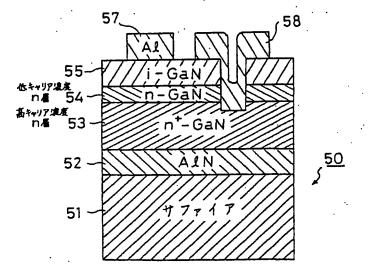
4.図面の簡単な説明

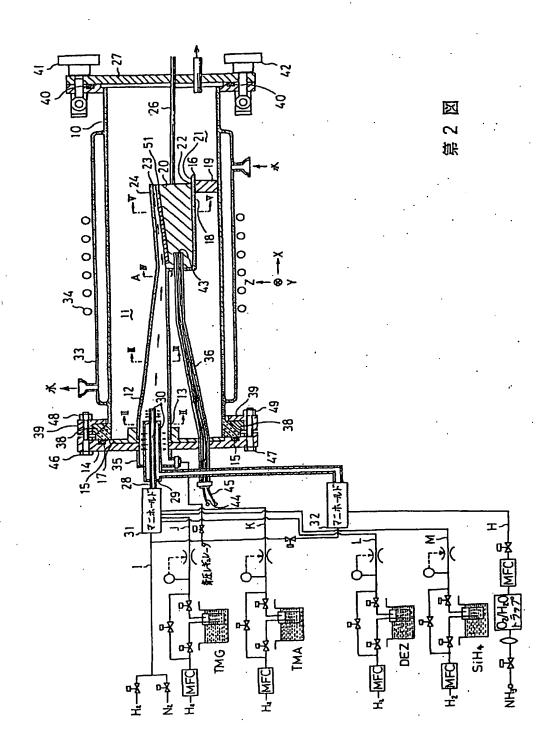
第1回は本発明の具体的な一実施例に係る発光 ダイオードの構成を示した構成図、第2回はその 発光ダイオードを製造する装置を示した構成図、 第3回乃至第6回はその装置で使用された9イナ 一管の断面図、第7回はそのライナー管の平面図、 第8回乃至第13回は発光ダイオードの製造で を示した断面図、第14回はその発光ダイオード の1層のエレクトロルミネッセンスによる測定 果を示した測定図、第15回は1層のSIMSによる 分析結果を示した側定図である。

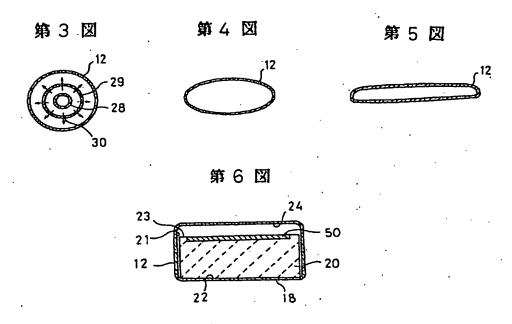
10…発光ダイオード 1…サファイア番板

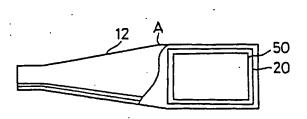
- 1 6 -

第 1 図

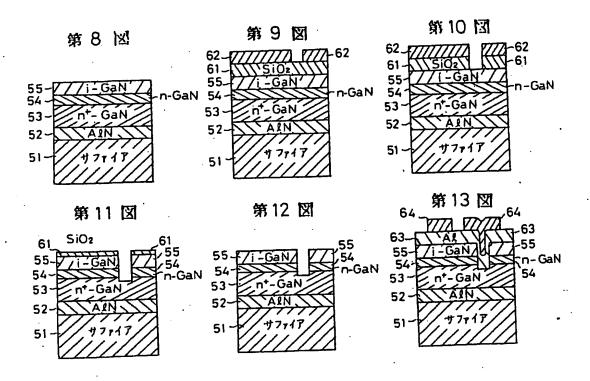




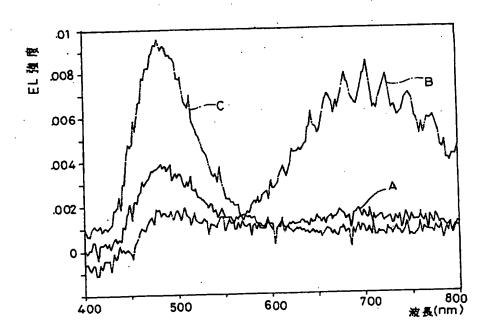




第 7 図



第 14 図



第 15 図

